

証券コード：6314

# 平成28年12月期 決算説明資料



**株式会社 石井工作研究所**  
**ISHII TOOL & ENGINEERING CORP.**

<http://www.i-kkco.jp>



# 決算説明資料の構成

1. 平成28年12月期決算概要
2. 平成29年12月期通期業績予想
3. 会社概要

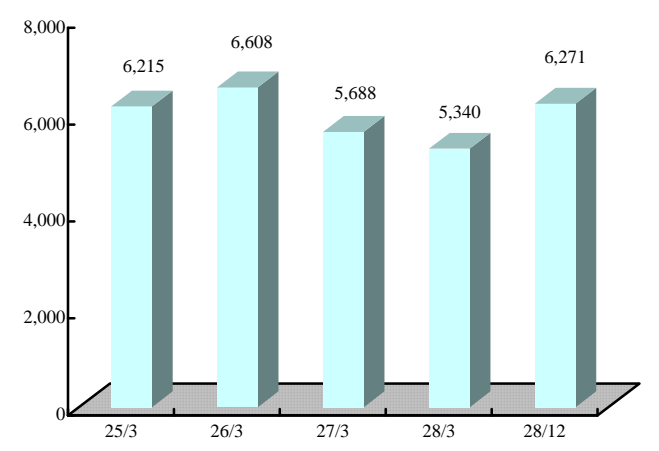


# 1. 平成28年12月期 決算概要

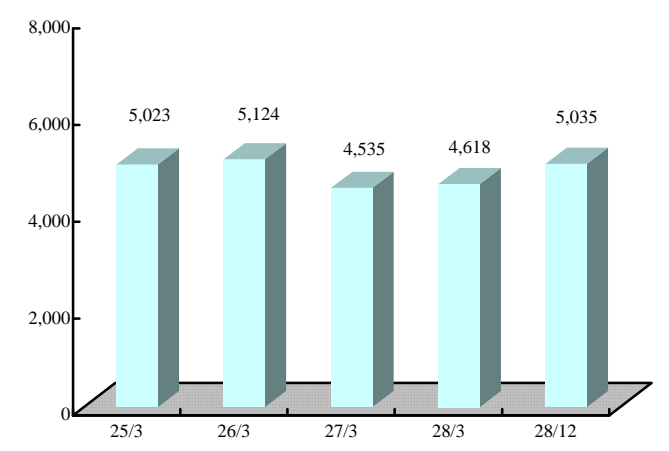


財務状態 Financial Condition

総資産 Total assets (百万円/¥Millions)

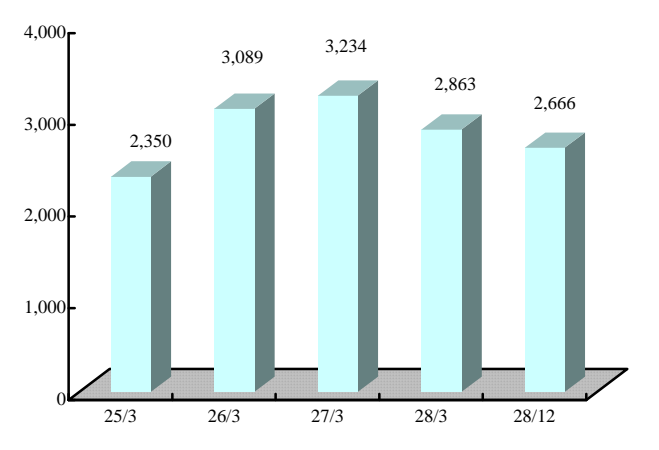


純資産 Net Assets (百万円/¥Millions)

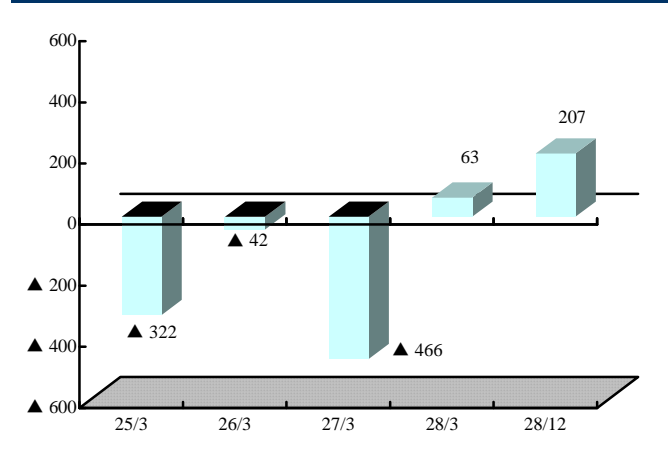


業績推移 Operating results

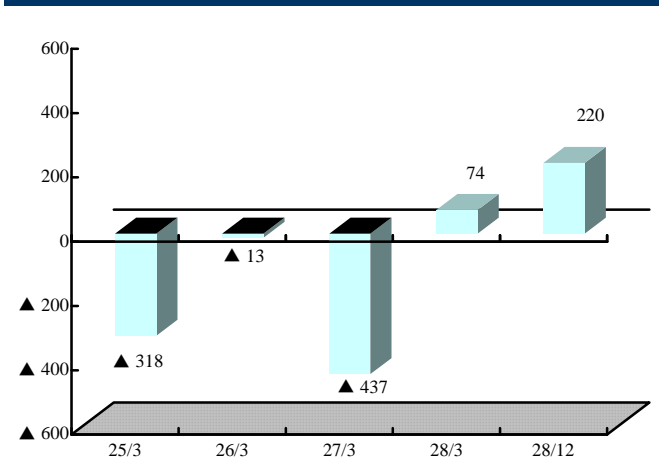
売上高 Net sales (百万円/¥Millions)



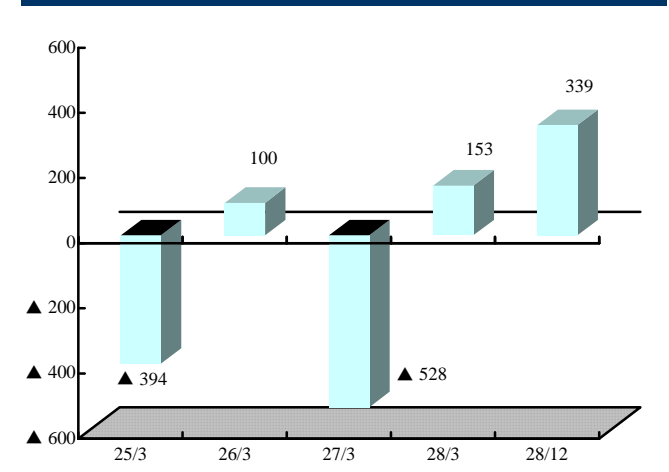
営業利益又は営業損失 Operating income or loss (百万円/¥Millions)



経常利益又は経常損失 Ordinary income or loss (百万円/¥Millions)



当期純利益又は当期純損失 Net income or loss (百万円/¥Millions)



## セグメント別販売実績

セグメントの名称	当事業年度 (自平成28年4月1日 至平成28年12月31日)	前年同期比(%)
半導体・自動車関連事業(千円)	2,665,496	—
不動産・建築関連事業(千円)	963	—
合計(千円)	2,666,459	—

(注)1. 平成28年12月期は決算期の変更により、3月31日から12月31日の9ヶ月間の決算期間となっております。このため、前年同期比は記載しておりません。

2. 前事業年度及び当事業年度における主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合は次のとおりであります。

なお、当該割合が100分の10未満の場合は記載を省略しております。

相手先	前事業年度 (自平成27年4月1日 至平成28年3月31日)		当事業年度 (自平成28年4月1日 至平成28年12月31日)	
	金額(千円)	割合(%)	金額(千円)	割合(%)
第一実業(株)	1,353,642	47.3	1,411,514	52.9
(株)ジェイテック	—	—	352,196	13.2
三菱電機(株)	301,593	10.5	—	—

3. 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

## セグメント別受注状況

セグメントの名称	受注高 (千円)	前年同期比 (%)	受注残高 (千円)	前年同期比 (%)
半導体・自動車関連事業	2,527,548	—	1,075,449	—
不動産・建築関連事業	3,620	—	3,292	—
合計	2,531,169	—	1,078,741	—

(注)1. 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

2. 平成28年12月期は決算期の変更により、3月31日から12月31日の9ヶ月間の決算期間となっております。このため、前年同期比は記載しておりません。



## 2. 平成29年12月期通期業績予想

## 第40期(平成29年12月期)の利益計画

### a. 利益計画表

項目	期別		第39期 (平成28年12月期)		第40期予想 (平成29年12月期)		増減 千円
			千円	%	千円	%	
売上高			2,666,459	100.0	3,600,000	100.0	—
売上原価			2,035,109	76.3	2,820,300	78.3	—
売上総利益			631,350	23.7	779,700	21.7	—
販売管理費及び一般管理費			424,170	15.9	599,700	16.7	—
営業利益			207,179	7.8	180,000	5.0	—
営業外収益			17,578	0.7	43,000	1.2	—
営業外費用			4,363	0.2	3,000	0.1	—
経常利益			220,395	8.3	220,000	6.1	—
特別利益			179,778	6.7	—	0.0	—
特別損失			9,405	0.4	—	0.0	—
税引前当期純利益			390,767	14.7	220,000	6.1	—
法人税及び住民税			43,713	1.6	33,000	0.9	—
法人税等調整額			7,358	0.3	7,000	0.2	—
当期純利益			339,695	12.7	180,000	5.0	—

### b. 売上高のセグメント別内訳

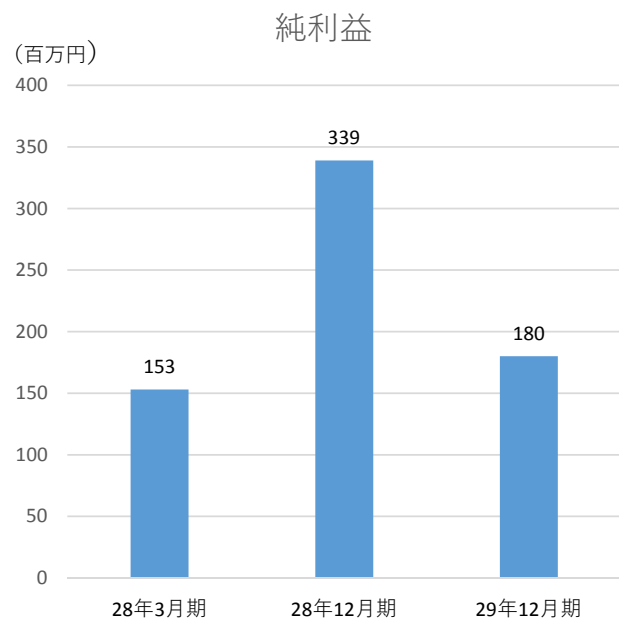
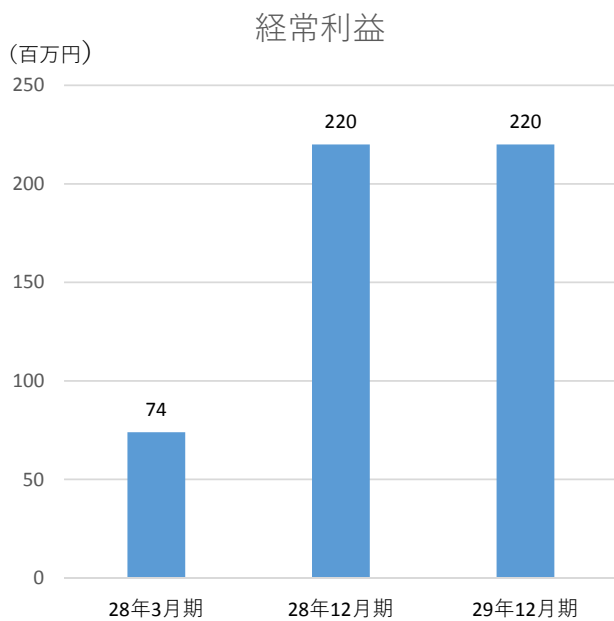
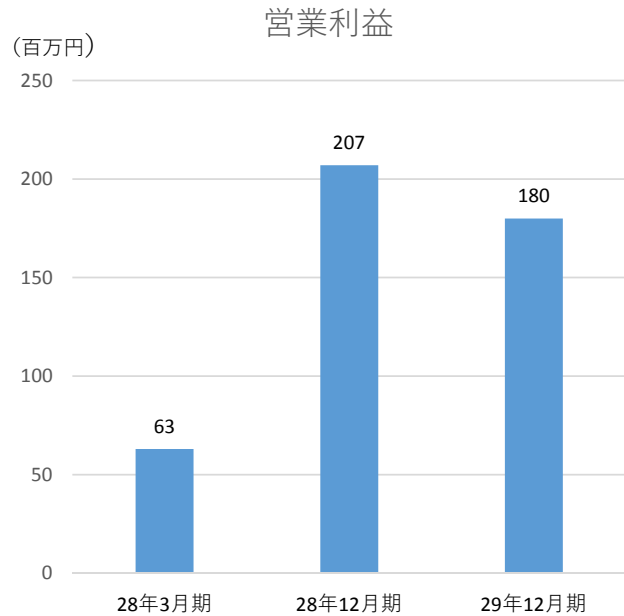
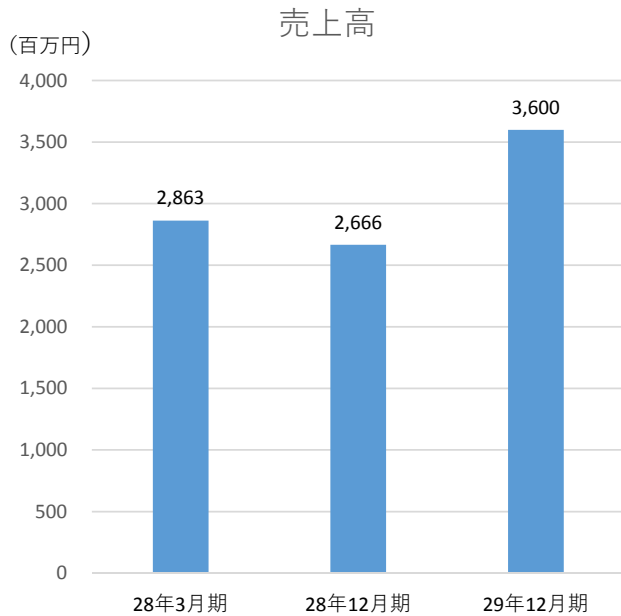
(単位:千円)

セグメントの名称	期別		第39期 (平成28年12月期)		第40期予想 (平成29年12月期)		増減
			千円	%	千円	%	
半導体関連事業			2,665,496	99.96	3,600,000	100.00	—
不動産・建築関連事業			963	0.04	—	—	—
合計			2,666,459	100.00	3,600,000	100.00	—

(注)第39期は決算期の変更(3月31日を12月31日)に伴い、平成28年4月1日から平成28年12月31日までの9ヶ月の変則決算となり、対前年増減は記載しておりません。

本資料に掲載されている業績予想、見通し、事業戦略につきましては、現在入手可能な情報に基づいて作成したものであり、実際の業績は、今後様々な要因により予想と異なる結果となる可能性があります。

# 平成29年12月期の目標







## 3. 会社概要

## 会社の概要 (平成28年12月31日現在)

商 号 株式会社 石井工作研究所  
(英訳名 ISHII TOOL & ENGINEERING CORPORATION. )  
 本 店 大分県大分市東大道二丁目5番60号  
 設立年月日 昭和54年(1979年)1月5日  
 事業内容

セグメントの名称	区 分	主 要 営 業 品 目
半導体・自動車 関 連 事 業	半導体・自動車 関 連 製 造 装 置 及 び 金 型	半導体・自動車関連製造装置 各種精密金型
	そ の 他	購入品、補修サービス
不動産・建築関連 事 業	マ ン シ ョ ン 及 び 住 宅	個人住宅・住宅用ホームエレベータ 太陽光発電装置

資 本 金 1,186,300,000 円  
 株式の状況 会社が発行する株式の総数 30,000,000株  
 発行済株式総数 7,800,000株  
 1単元の株式数 100株

決 算 期 12月31日(年1回)  
 役 員 代表取締役社長 佐 藤 一 彦  
 専務取締役 中 野 雅 一  
 取締役 重 松 秀 信  
 取締役 時 枝 典 生  
 取締役 中 村 昭 彦  
 取締役 (非常勤) 村 井 雄 司  
 取締役 (非常勤) 尾 石 上 人  
 取締役 (非常勤) 岐 部 和 久  
 取締役・監査等委員 (常 勤) 衛 藤 良 一  
 取締役・監査等委員 (非常勤) 伊 東 徳  
 取締役・監査等委員 (非常勤) 靱 倉 了 胤

従 業 員 数 232名  
(従業員には、臨時従業員(準社員)を含んでおりません。)

主要取引銀行 株式会社 大 分 銀 行 本 店  
 株式会社 三井住友銀行 大分支店  
 三井住友信託銀行株式会社 大分支店

**大 株 主**

株 主 名	当 社 へ の 出 資 状 況	
	持 株 数	持 株 比 率
モバイルクリエイイト株式会社	3,181 千株	40.93 %
石井工作研究所 従業員持株会	863	11.11
川 口 久 之	202	2.60
石 井 光 明	150	1.93
石 井 仁 海	139	1.79
株 式 会 社 S B I 証 券	103	1.33
楽 天 証 券 株 式 会 社	85	1.09
渡 邊 俊 雄	80	1.04
石 井 貞 憲	60	0.78
福 島 稔	50	0.64

(注) 持株比率は、自己株式(28,086株)を控除して計算しております。

# 会社の沿革

年 月	概 要
昭和 54 年 1 月	(株)石井工作研究所設立(資本金 10,000 千円)。前身である個人企業石井工作研究所より人員その他すべてを引継ぎ、精密金型、半導体関連製造装置の開発、設計、製造、販売を主業務とした事業を開始。本社及び本社工場(旧大分工場)を大分県大分市東大道二丁目1番3号に置く。
昭和 55 年 10 月	数値制御による機械加工を集約するため(株)大分エヌシーセンター設立。
昭和 56 年 4 月	熊本及び福岡での販売を強化するため熊本県熊本市に熊本営業所開設。
昭和 59 年 1 月	杵築工場開設。
昭和 60 年 2 月	東京事務所、大阪事務所開設。
昭和 61 年 3 月	半導体組立工程の5工程(①リードフレームからの切り離し ②足の折り曲げ ③性能テスト ④製品名などの印刷 ⑤分類)を一貫処理できる半導体自動組立装置「PTMD300」を(財)大分県高度技術開発研究所をはじめ、大分工業高等専門学校や大分大学と共同開発。
昭和 61 年 8 月	半導体製造用の低騒音、超小型のNCモータープレスの「ソフトプレス」を開発。
平成 3 年 10 月	経営の合理化と経営効率を図るため、(株)大分エヌシーセンター、(株)九栄システム及び(株)石井工研産業を吸収合併。
平成 4 年 3 月	当社の「ソフトプレス」を使った半導体製造の後工程一貫製造装置が、「第4回中小企業優秀新技術・新製品賞」(協和(現りそな)中小企業振興財団・日刊工業新聞共催)を受賞。
平成 4 年 9 月	「IC検査用画像処理装置」を開発。
平成 5 年 9 月	本社ビル完成。
平成 8 年 8 月	当社株式を日本証券業協会の店頭売買有価証券として登録。
平成 9 年 2 月	ISO9001 認証取得及びCEマーキングライセンス権取得。
平成 13 年 8 月	不動産事業を開始。
平成 16 年 12 月	日本証券業協会への店頭登録を取消し、ジャスダック証券取引所に株式を上場。
平成 17 年 12 月	大分曲工場完成。
平成 18 年 7 月	本社所在地を大分県大分市東大道二丁目5番 60 号に住所表示変更。
平成 21 年 4 月	北九州工場及び大阪営業所を閉鎖。
平成 21 年 6 月	東京営業所を東京都港区の新築自社店舗に移転。
平成 22 年 4 月	ジャスダック証券取引所と大阪証券取引所の合併に伴い、大阪証券取引所JASDAQに上場。
平成 25 年 4 月	閉鎖していた北九州工場を売却。
平成 25 年 7 月	東京証券取引所と大阪証券取引所の統合に伴い、東京証券取引所 J A S D A Q (スタンダード)に上場。
平成 26 年 5 月	当社創業者石井見敏氏逝去。
平成 27 年 1 月	モバイルクリエイイト株式会社が筆頭株主及びその持分法適用会社となる。
平成 27 年 5 月	大分羽田工場を売却。
平成 27 年 10 月	熊本営業所を閉鎖。東京営業所を移転。
平成 28 年 3 月	モバイルクリエイイト株式会社による当社への友好的TOBが実施され、同社の子会社となる。 (当社株式は、引続き東京証券取引所 J A S D A Q (スタンダード)に上場維持)
平成 28 年 6 月	東京都港区の東京営業所(自社店舗)を売却。
平成 28 年 8 月	閉鎖していた熊本営業所を売却。



## 営業所及び工場

- ① 本 社                    大分県大分市東大道二丁目5番60号
- ② 営 業 所  
    東京営業所            東京都港区
- ③ 工 場  
    大分曲工場            大分県大分市